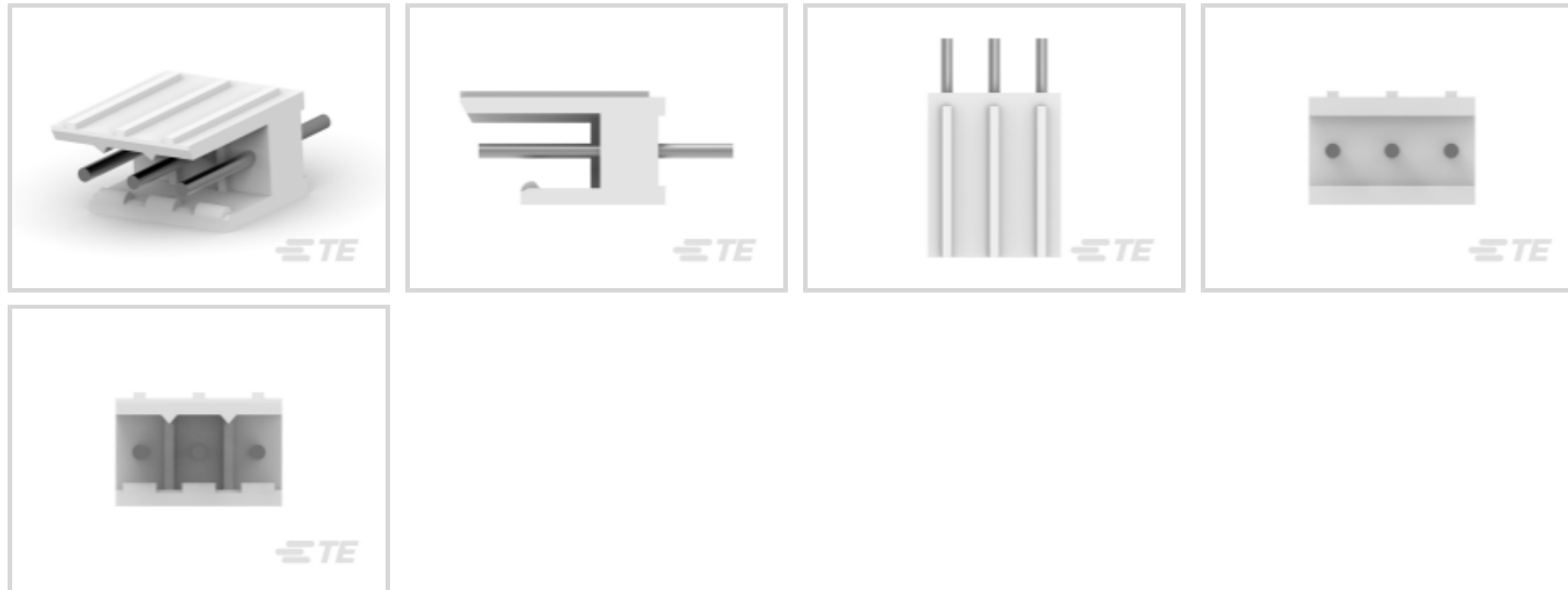


连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器



连接器系统: 板对板

位数: 4

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装固定: 不带

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	4
PCB 安装方向	垂直
行数	1

主体特性

连接器外形	标准
-------	----

接触件特性

接合插针直径	.63 mm[.024 in]
--------	-----------------

端接特性

圆形端接柱体和尾部直径	.63 mm[.024 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定	不带
接合对准类型	极化, 极化
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]
----------	----------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号1-338170-2
25P.HDP20 PLUG ASSY



TE 产品编号5050865-5
SOCKET,MIN-SPR SN-AU SER-4



TE 产品编号2-215882-0
20 WAY GREY MK II RECP



TE 产品编号9-215460-0
MICRO-MATCH FSID P



TE 产品编号826646-2
AMPMODU II R/A HEADER



TE 产品编号6-1879215-3
CPF 0402 20K5 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号928205-4
4P TELFIX BU-GEH

TE 产品编号829154-8
8P AMP-QUICK STLEI

TE 产品编号928205-3
3P TELFIX BU-GEH

TE 产品编号928205-8
8P TELFIX BU-GEH

文档

产品图纸

4P AMP QUICK STLEI

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_828548-4_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_828548-4_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_828548-4_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。